# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-117791

®Int.Cl. <sup>▶</sup>

織別記号

庁内整理番号

**@公開** 平成2年(1990)5月2日

B 23 K 26/08 H 05 K 3/34 C 7920-4E T 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 8 (全9頁)

**分**発明の名称 レーザ光加工装置

②特 願 平1-238410

@出 窗 平1(1989)9月16日

優先権主張 1988年9月17日 2000 ドイツ(DE) 1988年9月17日 2000 FF (DE) 1988年9月17日 2000 FF (DE

**@発明者 ハンス ダムマン ドイツ連邦共和国 2081 タングシユテット アイヒエン** 

シュトラーセ 27

**宿発 明 者 ゲルト ラーペ ドイツ連邦共和国 2080 ピンネベルク ニーラント 22** 

**砂光** 明 者 ボール ジェイ パツ アメリカ合衆国ニューヨーク州10549 マウント キスコ

スタンウツド ロード(番地なし)

**①出 顋 人 エヌ ペー フイリツ オランダ国5621 ペーアー アインドーフエン フルーネ** 

プス フルーイランペー パウツウエツハ1

ンフアブリケン ②代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

最終頁に続く

#### 明 栂 書

1.発明の名称 レーザ光加工装置

#### 2.特許請求の範囲

- 1. レーザと、レーザビームをほぼ同一強度の少なくとも2個のサブレーザピームに分離するピームスプリッタと、およびレーザの強度および加工片支持体とレーザピームとの間の相対移動を制御する関和ユニットとを具え、レーザ光を使用して加工片の加工する装置において、前記ピームスプリッタには、レーザから入射するレーザピームを複数個のサブレーザピームに分離し、加工片に投射パターンを形成する少なくとも1個のデジタル相回折格子を扱けたことを特徴とするレーザ光加工装置。
- 2. 前記ピームスプリックを、少なくとも2個のデジタル相回折格子を有する第1可動格子ディスクを有するものとして構成し、この格子ディスクを制御ユニットの制御の下にサブレーザピームの経路に挿入可能に構成した譲

求項1記載のレーザ光加工装置。

- 3. 前記ピームスプリッタを、少なくとも1個の他のデジタル相回折格子を有し、制御ユニットの制御の下にサブレーザピームの経路中に挿入可能な第2可動格子ディスクを有するものとして構成した請求項2記載のレーザ先加工装置。
- 4. サブレーザピームの経路に進入可能なダイアフラムを設けた請求項1乃至3のうちのいずれか一項に記載のレーザ光加工装置。
- 5. 少なくとも2個の異なるダイアフラムを有する回転可能なダイアフラムディスクを設けた請求項4記載のレーザ光加工装置。
- 6. サブレーザピームを偏向し、加工片支持体に対して傾斜した角度で加工片に指向させる ミラー列を有する光学的偏向ユニットを設け た請求項1乃至5のうちのいずれか一項に 記載のレーザ光加工装置。
- 7. 請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記 数のレーザ光加工装置を使用してレーザ光に

8. 請求項1乃至6のうちのいずれか一項に記 戦のレーザ光加工装置を使用してフォイルコ ンデンサのためのフォイル細条を製造する方 法において、第1製造ステップで金属被覆フ ォイルからレーザビームスポットの練形アレ

イに交差する第1ラインに沿って金属を落発 させ、第2製造ステップで第1ラインと同じ 方向の第2ラインに沿ってフォイルを切断し て順次の第1ライン間の距離の半分にほぼ等 しい幅のフォイル組象を形成し、製造ステッ プを開始する前に、蕗発および切断をそれぞ れ行うべき位置のパターンに対応するレーザ スポットのパターンを生ずるよう第1格子デ 4 スクおよび第2格子ディスク並びにダイア フラムディスクをそれぞれ移動することによ り必要なデジタル相関折格子およびダイアフ **ラムをそれぞれレーザビームおよびサブレー** ザビームの経路に進入させ、対応の製造ステ ップ中にのみ意発または切断のために必要な 強度にレーザ強度を維持することを特徴とす スフェイルコンデンサ用フェイル網を形成方

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、レーザと、レーザビームをほぼ同一 の強度の少なくとも2個のサブレーザビームに分 割するスプリッタと、レーザの強度および加工片 支持体とレーザビームとの相対移動を制御する制 都ユニットとを具え、レーザ光を使用して加工片 を加工する装置に関するものである。

このような装置は例えば、レーザ光ピームにより電子部品をプリント回路板にはんだ付けまたは 溶着するのに使用することができる。この場合、 このような部品はプリント回路板とともに加工片 をなす。

#### (従来の技術)

上述のような装置は西独特許公開第2934407 号に記載されている。この装置において、レーザから発生したレーザピームを2スロットダイアフラム (スプリッタ) により2個のサブレーザピームに分割し、これらサブレーザピームを光学的偏向ユニットにより電子部品の接続素子に向けて偏向

する。 部品は加工片支持体により適正位置に調整することができ、更に、光学的偏向ユニットに使用したミラーを顕整することによってサブレーザビームを偏向することができる。

#### (発明が解決しようとする課題)

しかし、実際上は、複数個のサブレーザビームに対してほぼ正確に等しいエネルギ分布で行うことはほど不可能であったりまる大な技術的し、サブレーザピームはほぼ同一の強度を有してザピームの大力にはないと、なり、トリンにはいい。さればアリンではいいかはは、中ではいいのサブレーザピームの強度はあるととによりレーザエネルギは損失してしまう。

更に、電子部品の2個の投続素子をプリント回路板に同時にはんだ付けする装置については西独特許第3539938 号に記載されている。この装置において、レーザは2個の同一強度のサブレーザビ

ームを発生し、光学的個向ユニットを介して部品の接続素子に偏向する。しかし、岡一強度のサブレーザピームを発生するには低めてコストがかかる。

上述の従来装置において、2個のサブレーザビームは可動のミラーを有する光学的偏向ユニットを介して接続素子に指向させる。ミラーの指向、この装置を使用する場合、2個以上の接続素子をプリント回路板に同時にはんだ付けまたは溶着ではよい。更に、従来のこの様の装置はのかいるミラーの位置決め作業を必要とする。

従って、本発明の目的は、レーザを使用して簡単に加工片の加工を行うことができる装置を得る にある。

#### (課題を解決するための手段)

この目的を達成するため、本発明レーザ光加工 装置は、前記ピームスプリックには、レーザから 入射するレーザピームを複数個のサブレーザピー ムに分離し、加工片に投射パターンを形成する少なくとも1個のデジタル相回折格子を設けたことを特徴とする。

本発明装置によれば、デジタル相回折格子によ りほぼ周一の複数個のサブレーザピームを発生す ることができる。この形式のデジタル相国折格子 は例えば、ヨーロッパ特許第0002873 号またはエ ッチ ダムマン (M. Danman)者による記事「合成 デジタル相国折格子一設計、特徴、用途」( イン ターナショナル コンファレンス オン コンピ ュータージェネレーテッド ホログラフィ狐の 「プロシーディング オブ インターナショナル ソサイアティ フォー オプティカル エンジニ アリング」第437 巻、1983年8月25、26日発行、 第72-78 頁)に記載されている。このような設針 に基づいて、デジタル相国折格子は異なる数のサ プレーザピームを発生することができ、壁に対し て直交して投射されるとき投射サンプルを生ずる。 このときレーザエネルギの損失は少なくなる。即 ち、レーザ光のエネルギはサブレーザピームに対

してほぼ均一に分散される。投射平面におけるサブレーザビームの終点はこの平面の方向に互いにほぼ等間隔に離れる。従って、デジタル相関折格子によれば、集積回路の互いに等間隔離れる接続素子のすべてを1回の製造ステップでプリント回路板にはんだ付けすることができる。デジタル相回折格子は集積回路の接続素子のパターンに対応する投射パターンを有するサブレーザビームを発生する。

加工片を加工するには、通常異なる製造スチッグでを必要とする。部品をブリント回路板には代えば、異なる必要条件が課せれる。従って、第1デジタル相回折格子は個のサード線をはんだ付けするための2個のサビームを発生することができ、第2デジタル相図折格子はトランジスタの3個の接続素をのはんだ付のための3個のサブレーザニンを発情があることができる。従って、製造ステップを開始をする的に、制御ユニットによりデジタル相回折格子をレーザビームの経路に進入させて必要な教

パターンを生ずるようにする。従って、偏向ユニットにおいてミラーによるアラインメントは必要でなるなる。

エッチ ダムマン (H. Dannan)署による記事「合成デジタル相回折格子・設計、特徴、用途」(インターナショナル コンファレンス オンコンピュータージェネレーテッド ホログラフィ場の「プロシーディング オブ インターナショナルソサイアティ フォー オプティカル エンジニアリング」第437 巻、1983年8月25、26日発行、第72-78 頁)には、どのようにデジタル相回折格子を製造することができるかを記載している。このようなデジタル相回折格子は等間隔にリニアに並んだスポットのアレイの投射パターンを有するサブレーザビームを発生する。これらスポットはほ同一の強度を有する。

更に、西独特許公開第2918184 号には光学的光 ガイド装置におけるパイナリデジタル相回折格子 を使用することが記載されている。この場合光ガ イドにより発生した光ビームをデジタル相回折格 子により複数個のサブレーザピームに分割し、これらサブレーザピームを更に他の先ガイドに放射する。

デジタル相回折格子をレーザビーム経路に簡単に押入することができるようにするため、本発明の計通な実施例においては、前配ビームスプリッタを、少なくとも2個のデジタル相回折格子を有する第1可動格子ディスクを有するものとして構成し、この格子ディスクを制御ユニットの制御の下にサブレーザビームの経路に挿入可能に構成する。

デジタル相回折格子を使用するとき一列に配列したスポットを有する投射パターンのみ発生する とができる。複数個の互いに平行なラインを有する投射パターンを発生するため、本発明の好通な実施例においては、前配ビームスプリッタを、少なくとも 1 個の値の下にサブレーザビームの経路中に挿入可能な第2 可動格子ディスクを有するものとして構成する。 2個のデジタル相回折格子

を互いに90°シフトすると、矩形の投射パターンが得られる。90°以外の角度を選択すると菱形パターンが得られる。

デジタル相回折格子により発生するサブレーザビームは異なる回折オーダーで回折する。デジタル相回折格子から発生するサブレーザビームの非偏向ビームはゼロ次のサブレーザビームに譲接するサブレーザビームはより高次のオーダーの正または食のサブレーザビームと称する。従って、ゼロ次のサブレーザビームに直接譲接するサブレーザビームはよりある。

実際上、デジタル相回折格子は所要のサブレーザピームを発生するだけでなく、低い強度の高次のサブレーザピームも発生する。これら高次のサブレーザピームを排除するため、本発明の好適な実施例においては、サブレーザピームの経路に進入可能なダイアフラムを設ける。

ダイアフラムを簡単に挿入することができるよ うにするため、本発明の好適な実施例においては、

高次のサプレーザピームの阻止する少なくとも 2 個の異なるダイアフラムを有する回転自在の円形 ダイアフラムディスクを設ける。

加工片の蟾科を加工することができるようにするため、本発明の好適な実施例においては、サブレーザビームを個向し、加工片支持体に対して傾斜した角度で加工片に指向させるミラー列を有する光学的偏向ユニットを設ける。この実施例によれば、表面取付装置即ち、SMD(Surface Mounted Devices) 部品のはんだ付けを行うことができる。このSMD部品の接続素子は部品のベースからブリント国路仮に突出しない。加工片支持体に直交するサブレーザビームはSMD部品の接続素子に達しない。

更に、本発明は上述の装置を使用してレーザ光により電子部品の接続素子をプリント回路板には んだ付けまたは複要する方法に関する。

この方法は、部品のすべての接続素子を1個の 製造ステップにおいて同時にはんだ付けまたは溶 着し、前記製造ステップ中には、接続素子のはん だ付けまたは溶着点のパターンに対応する投射パターンを発生するよう前記第1格子ディスクおよび/または第2格子ディスク並びにダイアフラムディスクをそれぞれ回転することにより、必要なデジタル相関折格子およびダイアフラムをレーザビームおよびサブレーザビームの経路にそれぞれ進入させ、製造ステップ中にのみレーザの強度をはんだ付けまたは溶着に必要な強度に保つことを特徴とする。

電子部品をプリント国路板にはんだ付けするのにレーザピームを使用すると、正確に合無したレーザピームによりはんだ付け点のみ加熱され、プリント国路板および/または個別の電子モジュールの全体的な加熱が得られ、過熱を生ずる危険防止することができる。

この方法において、製造ステップははんだ付けまたは培着作業である。実際の製造ステップを開始する前に制御ユニットにより必要なパイナリデジタル相回折格子およびダイアフラムをレーザビームの経路に進入させ、加工片支持体によりプリ

ント国路板を位置決めする。次にレーザビームの 強度を増加し、はんだ付けまたは辞若作業を開始 する。このとき個々のサブレーザビームの強度は 国一であり、即ち、各はんだ付けスポットにおい で基本的に同一の温度ではんだ付けまたはおか 行われる。製造ステップ相互間の強度を減少する ことによって、エネルギ消費量を減少し、プリン ト国路板上の部品の破損を防止することができる。 代案として製造ステップ相互間ではレーザのスイ ッチをオフにすることができる。

更に、本発明は上述の装置を使用してフォイルコンデンサのためのフォイル細条を形成改革ステッに関する。本発明方法によれば、第1製造ステップで最近ではで、第2製造ステップで第1ラインに合ってフォイルを感じ方向の第2ラインにかってフォイルをいいがある前に、落発および切断をそれぞれ行うべき位置

のパターンに対応するレーザスポットのパターン を生ずるよう第1 格子ディスクおよび第2 格子ディスク 技びにダイアフラムディスクをそれぞれ移動することにより必要なデジタル相関折格子およびダイアフラムをそれぞれレーザビーよおよびサブレーザビームの経路に進入させ、対応の製なステップ中にのみ落発または切断のために必要な強度にレーザ強度を維持することを特徴とする。

この方法によれば、レーザビームは3個の異なる強度を有する。製造ステップ相互間ではレーザビームの強度を極めて低いレベルに調整し、従って、フォイルの損傷を回避することができる。第1製造ステップ中は、レーザビームの強度、高にする。第2製造ステップ 中は、レーザビームの強度を最高にする。このときフォイルを切断するに充分なエネルギを発生すべきである。

#### (実施例)

次に、図面につき本発明の好適な実施例を説明

する.

レーザピームからサブピームを発生する第1図に示す構成はレーザ光により加工片を加工する装置の一部をなし、デジタル相(degital phase) 国 折格子 2 にレーザピームを照射するレーザ1を有する。この回折格子 2 はレーザピームからサブピームを回折により発生し、これらサブピームをレンズ3 により合魚する。

第2図にはデジタル相回折格子の断面を示すをこの回折格子は、断面で見ると互いに平行な矩形の複数個の超象を有する光学素子である。ことは、エッチ・ダムマン(H. Dawman) 要による配本「合は、エッチ・ダムマン(H. Dawman) 要による配本「合は、エッチ・ダムマン(H. Dawman) 要による配本「合は、アジタル相回折格子ー設計、特徴、用途」(インターナショナル・コンファレンス・オン・コンの「ブロシーディング・オブ・インターナショナルソサイアティーフォー・オプティカル・エンジニアリング」 第437 巻、1983年8月25.26 日発行、第72-78 頁)に記載されている。規則的な構造の

矩形または変形の投射パターンはデジタル相回 折格子2の前または後に配置した他のデジタル和回 気格子5により得られる。第3図に示すなに レーザ1はレーザピームをデジタル相回折格子2 に照射し、他のデジタル相回折格子を週過合する プレーザピームを発生し、レンズ3により合すする。 このとき発生する15個の光スポットを有する 矩形の投射パターンを図面の右方に示す。この実 雑例においては、デジタル相回折格子2は5個の サブレーザビームを入村レーザビームから発生し、デジタル相回折格子 5 は入村レーザビームから発生しるのサブレーザビームを発生する。 2 個のアジタル相回折格子の知条の向きを第 2 回折格子の知条の向きに矩形投射パターンの表示の対対パターンのデジタル相回折格子の投射パターンのデジタル相回折格子 2 おより発生するサブレーザビームから 2 個のデジタル相回折格子 2 および 5 により発生するサブレーザビームの移動とび 5 により発生するサブレーザビームの移動とび 5 により発生するサブレーザビームの移動とび 5 により発生するサブレーザビームの移動とび 5 により発生するサブレーザビームの移動とび 5 により発生するサブターが移動とび 5 によりを表示している。 2 個のデジタル相回折格を表示している。 2 個のシフト量が 0 \*\*と90 \*\*

デジタル相回折格子は、所要のサブレーザビームを発生するのみならず、好ましくない高次のサブレーザビームをも発生する。好ましくないサブレーザビームを排除するため、ダイアフラム 6 を破壊する。ダイアフラム 6 はダイアフラム 6 を破壊するかもしれない高次のサブレーザビームの焦点に配置する。

ピームを90。個向させ、レンズ系23を介して互い に交差する2個のミラーまたはプリズム24に指向 させ、このブリズム24によりサブレーザビームを 異なる方向に指向させる。レンズ系23は可変焦点 距離を有し(ズーム対物系)を有するものとして 構成することができ、この場合投射パターンのス ポットを縮小したりまたは拡大することができる。 ミラー24はミラー22からのサブレーザビームを再 び90°偏向させ、サブレーザピームの常に反対向 きのピーム方向をプリント回路板29にほぼ平行に する。ミラー24により反射したサブレーザピーム を、更に他の2個のミラーまたはプリズム25、26 により再び侵向し、プリント屈路板29の表面領域 に対して傾斜した角度で部品28の接続業子に入射 させる。プリント国路板29は加工片支持体27によ り保持する。加工片支持体27は制御ユニット20に より制御し、プリント回路板29を位置決めするこ とを目的とする。

次にこの装置によりどのようにして数個の電子 郵品28をプリント国路板29にはんだ付けすること

ダイアフラムディスク14のダイアフラムを通過するサブレーザビームは、光学的偏向ユニット21により部品28の接続案子に履向してこの接続案子をプリント回路板29にはんだ付けする。偏向ユニットは第1ミラーまたはプリズム22を育し、サブ

ができるかを説明する。実際のはんだ付けの作業 (製造ステップ)を行う前に、ピームスプリッタ 11の格子ディスク12および13並びにダイアフラム ディスク14を移動し、加工片支持体27を位置決め する。この期間中はレーザ10をスイッチオフ状態 にしておく。ビームスプリッタ11において、格子 ディスク12、13およびダイアフラムディスク14を 回転し、必要なデジタル相固折格子または必要な グイアフラムをレーザビームまたはサブレーザビ ームの経路にそれぞれ位置決めする。部品28をは んだ付けするプリント回路収29は加工片支持体27 により位置決めし、光学協向ユニット21により個 向したサブレーザピームを郎品28の接続素子に入 射させる。サブレーザピームの投射パターンは、 郎品28のはんだ付けスポットのパクーンまたは接 統衆子にそれぞれ対応させる。

例えば、2×8個の接続素子を有する集積回路 をはんだ付けする場合、実際にはんだ付けする前 にピームスプリッタ11においてレーザピーム回折 格子から2個のサブレーザピームを発生するデジ

第6 図には、本発明の第2 の実施例を示す。この装置を使用してフィルムコンデンサのためのフォイル観象を製造する。レーザ30はピームをピームスプリッタ31に送る。このスプリッタ31には 2 個のデジタル相回折格子を有する格子ディスク32

レーザ30、ステップモータ33、36および加工片 支持体38は関御ユニット40により制御する。例えば、真空悪管アルミニウムを設けたポリエステル で構成したフォイル42を加工片支持体38に配置する。本発明装置によりフィルムコンデンサのため

のフォイル報係はフォイル42から製造する。第1 製造ステップにおいて、サブレーザビームをフェ イル42に照射させ、一列のスポットに対応する投 ・射パターンを発生する。これらスポットは互いに 等間隔離れる。加工片支持体38はサブレーザビー ムの下方で前記スポット列に直交する方向に移動 し、サブレーザピームの強度が充分高いときアル ミニウムが蒸発した第1ラインがフォイル42に製 遺される。次の製造ステップにおいて、第2デジ タル相回折格子をステップモータ30によりレーザ ピームの経路に移動し、これにより先行のアルミ ニウムのない2個のライン間の距離の約半分だけ 互いに関れる第2スポットを有する第2役針パタ ーンが形成される。レーザをスイッチオンした後 フォイル42をサブレーザビームの下方に移動し、 これによりフォイル毎条間の分離ラインを構成す る第2ラインが形成される。レーザ10の強度は、 サブレーザピームが入射した位置でフォイルが切 断されるよう興整する。フォイル42から切断され たフォイル観象の幅は金属が除去された第1ライ

ン間の距離の半分に対応する。他の製造ステップ および他の装置において、フォイル細条は折り畳 みまた巻き付けてフィルムコンデンサを形成し、 リード線を設ける。

#### 特開平2-117791(8)

#### 4. 図画の簡単な説明

第1 図は、レーザビームからデジタル相回折格 子によりサブレーザビームを発生する状態を説明 する線図的説明図、

第2図は、リニアなデジタル相回折格子の経断 選図、

第3 図は、第2 のデジタル相回折格子を設けた 第1 図と同様の線図的説明図、

第4図は、第1の構成にダイアフラムを設けた 状態の線図的説明図、

第5回は、プリント回路板に部品の接続素子を はんだ付けする装置の練図的説明図、

第6図は、フィルムコンデンサのためのフォイル和条を製造するための装置の線図的説明図である。

1, 10, 30…レーザ 2, 5…デジタル相図折格子

3. 8. 18. 34…レーザ

6 …ダイアフラム

11.31…ビームスプリッタ

12, 13, 32…格子ディスク

14. 35…ダイアフラムディスク

15, 16, 17, 33, 36…ステップモータ

21. 37…光学的偏向ユニット

22, 24, 25, 26, 41…ミラーまたはプリズム

23. 39…レンズ系

27. 38 …加工片支持体

28…電子部品

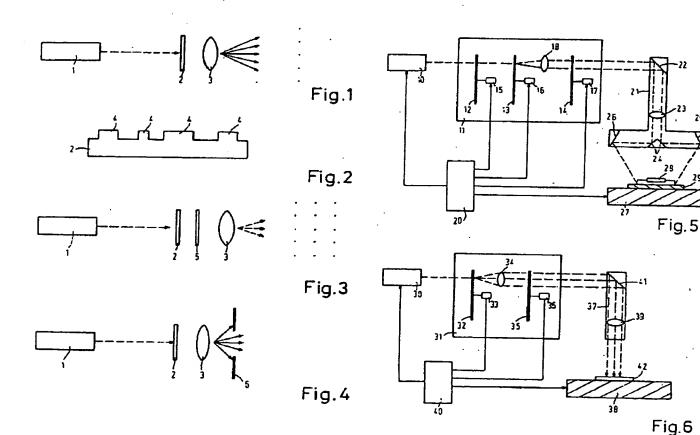
29 …プリント回路板

42…フォイル

特許出願人 エヌ ベー フィリップス フルーイランペンフェブリケン

代理人弁理士 杉 材 罅 :

同弁理士 杉 村 匈 佐



第1頁の統き

**②**発 明 者 クリスチアーン ヘン オランダ国 5643 イェー セー アインドーフェン フ

ドリク フランス フ ロララーン オースト 92

エルサエル

**②**発 明 者 クラウス ベンノ シ オランダ国 5581 デーハー ウアールレ エム ヘーエ

ルトパツハ ル パーネンベルフラーン 28